

产品名称	密级
<i>B535-232</i>	内部公开
产品版本	Total 6 pages
<i>B535-BD 10.0.1.99(H55SP4C00)</i>	

B535-BD 10.0.1.99(H55SP4C00)

烧片软件版本说明书

Prepared by	Zwx384543	Date	2019-06-20
Reviewed by			
Approved by			



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved

修订记录

时间	修订版本	修订内容	作者
2019-06-17	<i>B535-BD</i> <i>10.0.1.99(H55SP4C00)</i>	VN2预试制	Hwx605063

目 录

1	缩略语	4
2	硬件信息	4
2.1	版本描述	4
2.2	较前一版本的变更	4
2.3	遗留问题	4
3	烧片软件	4
3.1	版本描述	4
3.2	历次版本变更	5
3.3	遗留问题	5
4	其他	5



1 缩略语

缩略语	描述说明

2 硬件信息

2.1 版本描述

Hardware Version: WL1B535M Ver.B
Platform & Chipset: Balong V7R22

2.2 较前一版本的变更

Index	Case ID	Issue Description
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2.3 遗留问题

Index	Case ID	Issue Description
NA		

3 烧片软件

3.1 版本描述

Firmware Version : [BD 10.0.1.99\(H55SP4C00\)](#)
Baseline information: Balong V7R22C60B055
ProductLine WinDriver: The newest version



3.2 历次版本变更

NA

3.3 遗留问题

Index	Case ID	Issue Description
1		
2		
3		
4		
5		

4 其他